

세부 모집분야

분 야	세부 사항	
Robot	직무	<ul style="list-style-type: none"> - 자동화 Robot 관리 및 혁신 - Robot 진단 시스템 운영 - Handler, Tool 유지 개발
	필요역량	<ul style="list-style-type: none"> - Robot 프로그래밍 - 다축 Robot 개발 및 연구 - Robot 동작 진단 및 분석
Algorithm S/W	직무	<ul style="list-style-type: none"> - 설비 성능향상을 위한 알고리즘 개발 - 자동 외관 검사 알고리즘 개발
	필요역량	<ul style="list-style-type: none"> - 프로그래밍 (C,C++,etc) - Image Processing, Vision, Algorithm ,etc
Product Quality	직무	<ul style="list-style-type: none"> - 제품,소재 품질 분석 및 평가 - 제품,소재 신뢰성 신규 평가법 개발 - 제품,소재 품질 통계 관리(SPC,AQL운영,etc)
	필요역량	<ul style="list-style-type: none"> - 모델링 및 Big data 분석 (통계) - Simulation Tool 활용
Display Panel Analysis	직무	<ul style="list-style-type: none"> - Display 평가, 불량 분석 및 개선책 도출
	필요역량	<ul style="list-style-type: none"> - OLED Panel 재료, 공정, 구조 및 동작 원리
Laser	직무	<ul style="list-style-type: none"> - Laser Cutting 공정 관리, 개발 - Laser 관련 불량 분석, 품질 개선
	필요역량	<ul style="list-style-type: none"> - Laser 광학, 소스(UV,CO2等) 특성 이해